

(2,54mm) .100"

SIB, PGP 系列

片式接口

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览
www.samtec.com?SIB

绝缘体材料:

黑色液晶

聚合物

触点材料:

磷青铜

电镀:

在 50μ" (1,27μm)

的镍上镀金或锡

额定电流:

环境 80°C 为 1A

工作温度范围:

-55°C 至 +125°C

正交力:

每个触点 111 克 (1,09N)

符合 RoHS 规范要求:

是

加工:

最大加工温度:

230°C 下持续 60 秒, 或

260°C 下持续 20 秒, 3 次

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面性:

(0,10mm) .004" 最大

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览
www.samtec.com?PGP

绝缘体材料:

黑色液晶聚合物

触点材料:

黄铜

电镀:

在 30μ" (0,76μm) 的镍上镀金

符合 RoHS 规范要求:

是

加工:

最大加工温度:

230°C 下持续 60 秒, 或

260°C 下持续 20 秒, 3 次

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面性:

(0,10mm) .004" 最大

注: 有些长度、式样和选项为
非标准型, 不可退换。

